

(11) Publication number:

10233645 A

Generated Document.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number: **09036001**

(51) Intl. Cl.: H03H 9/25 H03H 9/145

(22) Application date: 20.02.97

(30) Priority:

(43) Date of application

publication:

02.09.98

(84) Designated contracting

states:

(71) Applicant: MURATA MFG CO LTD

(72) Inventor: FUJIMOTO KOJI
KADOTA MICHIO
YONEDA TOSHIMARO

(74) Representative:

(54) SURFACE ACOUSTIC WAVE DEVICE

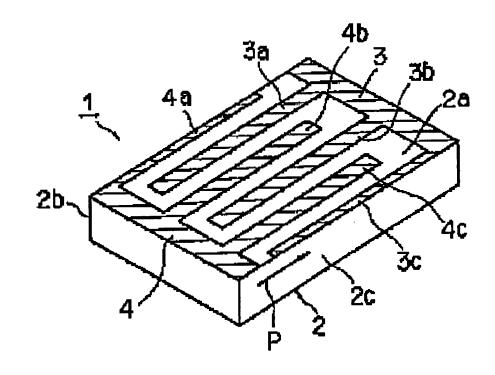
(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide the surface acoustic wave device that is configured by using a piezoelectric substrate with an excellent temperature characteristic and a high electromechanical coupling coefficient at a low cost.

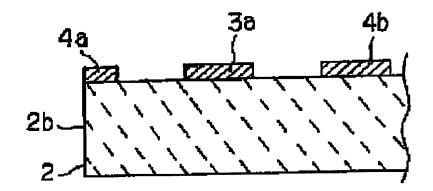
SOLUTION: At least one interdigital electrode is placed on a crystal rotation Y board expressed by Euler's angles $(0, \theta, \ϕ)$ so that an angle $\ϕ$ between a surface wave propagating direction and a crystal X axis is about 90° in the surface acoustic wave device 1. In this case, comb-tooth electrodes 3, 4 of the interdigital electrode are made of at least tungsten and the θ is selected to be $125^{\circ}<\theta<130^{\circ}$ or equivalent.

COPYRIGHT: (C)1998,JPO

(a)



(b)



(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)



(11)特許出願公開番号

特開平10-233645

(43)公開日 平成10年(1998)9月2日

(51) Int.Cl.6

識別記号

FΙ

HO3H 9/25

9/145

HO3H 9/25

9/145

審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 9 頁):

(21)出願番号 (22)出願日

特膜平9-36001

平成9年(1997)2月20日

(71)出顧人 000006231

株式会社村田製作所

京都府長岡京市天神二丁目26番10号

(72)発明者 藤本 耕治

京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式

会社村田製作所内

(72)発明者 門田 道雄

京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式

会社村田製作所内

(72) 発明者 米田 年鷹

京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式

会社村田製作所内

(74)代理人 弁理士 宮▼崎▲ 主税 (外1名)

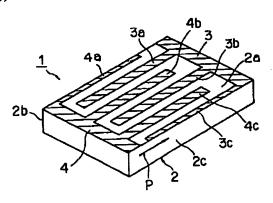
(54) 【発明の名称】 弾性表面波装置

(57)【要約】

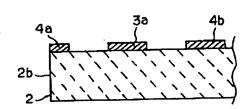
【課題】 温度特性が良好であるだけでなく、電気機械 結合係数が大きな圧電基板を用いて構成されており、か つ安価に提供し得る弾性表面波装置を構成する。

【解決手段】 オイラー角 $(0, \theta, \phi)$ で表される水 晶回転Y板2上に、表面波伝搬方向と水晶X軸とのなす 角度 φ が約90度となるように少なくとも一つのインタ ーデジタル電極を配置してなる弾性表面波装置1におい て、インターデジタル電極を構成するくし歯電極3,4 が少なくともタングステンからなり、θが125°<θ <130°及びこれと等価な範囲とされている表面波装 置。

(a)



(b)



【特許請求の範囲】

【請求項1】 オイラー角が(0, θ , ϕ) で表される 水晶回転Y板上に、表面波伝搬方向と水晶X軸とのなす 角度φが約90度となるように少なくとも一つのインタ ーデジタル電極を配置してなる弾性表面波装置におい

前記インターデジタル電極が少なくともタングステンか Etzb.

前記 θ が 1 2 5° < θ < 1 3 0° 及びこれと等価な範囲 * $\theta = 122.15 + 376.93 \times (h / \lambda) + 978.89 \times (h / \lambda)^{2} \pm 0.5$

請求項2に記載の弾性表面波装置。

【請求項4】 オイラー角が(0, θ , ϕ) で表される 水晶回転Y板上に、表面波伝搬方向と水晶X軸とのなす 角度ゅが約90度となるように少なくとも一つのインタ ーデジタル電極を配置してなる弾性表面波装置におい

前記インターデジタル電極が少なくともタンタルからな ŋ.

前記 θ が125°< θ <132°及びこれと等価な範囲% $\theta = 122.4917 + 2921.45$

請求項5に記載の弾性表面波装置。

【請求項7】 SHタイプの表面波を利用した端面反射 型表面波装置である、請求項1~6の何れかに記載の弾 性表面波装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、例えば共振子や帯 域フィルタとして用いられる弾性表面波装置に関し、よ り詳細には、温度変化に対する周波数変動が少ない、安 定性に優れた弾性表面波装置に関する。

[0002]

【従来の技術】弾性表面波装置は、帯域フィルタや共振 子として幅広く用いられており、弾性表面波装置では、 電気機械結合係数の高い圧電基板が求められている。ま た、用途によっては、温度変化に対して安定な特性を有 する弾性表面波装置が求められている。

【0003】従来、温度特性が優れた圧電基板として、 STカット水晶基板、LSTカット水晶基板などが知ら れている。また、特公昭61-45892号公報には、 回転Yカット水晶基板上に、X軸と弾性表面波伝搬方向 が約90度の角度をなすようにAuよりなるインターデ ジタル電極を配置することにより、温度特性が改良され ている弾性表面波装置が開示されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の STカット水晶基板やLSTカット水晶基板は、温度特 性は良好であるものの、電気機械結合係数が小さいとい う問題があった。

*とされていることを特徴とする、弾性表面波装置。

【請求項2】 前記タングステンよりなるインターデジ タル電極の膜厚をh、表面波の波長を入としたとき、イ ンターデジタル電極の規格化膜厚h/λが0.0075 < h / λ ≦ 0 . 0 2 7 の範囲とされている、請求項 1 に 記載の弾性表面波装置。

【請求項3】 前記θと、h/λとが、下記の式(1) で表される関係にある、

【数1】

..... 式(1)

※とされていることを特徴とする、弾性表面波装置。

【請求項5】 前記タンタルよりなるインターデジタル 雷極の膜厚を h 、表面波の波長を l としたとき、インタ ーデジタル電極の規格化膜厚 h / l が 0 . 0 0 6 < h / λ≦0.031の範囲とされている、請求項4に記載の 弹性表面波装置。

【請求項6】 前記θと、h/λとが、下記の式(2) 20 で表される関係にある、

【数 2】

【0005】また、特公昭61-45892号公報に開 示されている弾性表面波装置では、インターデジタル電 極がAuよりなるため、コストが高くつくという問題が あった。

【0006】また、Auは、基板への密着強度が弱いた め、Cr等の下地が必要となり、プロセスが複雑になる という問題もあった。本発明の目的は、温度特性が良好 であるだけでなく、電気機械結合係数が大きな圧電基板 を用いて構成されており、かつ安価に提供し得る弾性表 面波装置を提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】請求項1に記載の発明 は、オイラー角が (Ο, θ, φ) で表される水晶回転Υ 板上に、表面波伝搬方向と水晶X軸とのなす角度φが約 90度となるように少なくとも一つのインターデジタル 電極を配置してなる弾性表面波装置において、前記イン ターデジタル電極が少なくともタングステンからなり、 前記θが125°<θ<130°及びこれと等価な範囲 とされていることを特徴とする。なお、少なくともタン グステンからなる旨の表現は、タングステンのみからな るもの、並びに、例えばタングステンとアルミニウムの ような他の材料とを積層したものの何れであってもよい ことを意味する。積層する場合、タングステン及びアル ミニウムなどの何れを上方または下方に位置させてもよ V.

【0008】請求項1に記載の発明においては、好まし くは、請求項2に記載のように、タングステンよりなる 50 インターデジタル電極(積層構造の場合には、タングス

-2-

テンよりなる電極)の膜厚をh、表面波の波長をλとし たとき、インターデジタル電極の規格化膜厚 h / λ が 0.0075<h/120.027の範囲とされる。ま* $\theta = 122.15 + 376.93 \times (h / \lambda) + 978.89 \times (h / \lambda)^{*} \pm 0.5$

*た、より好ましくは、上記オイラー角のうち θ は、 [0009]

【数3】

------- 戊(1)

【0010】で示される式(1)で表される関係を満た すように構成される。請求項4に記載の発明は、オイラ 一角が (0, θ, φ) で表される水晶回転 Υ板上に、表 面波伝搬方向と水晶X軸とのなす角度φが約90度とな るように少なくとも一つのインターデジタル電極を配置 してなる弾性表面波装置において、前記インターデジタ ル電極が少なくともタンタルからなり、前記θが125 $^{\circ}< heta<132^{\circ}$ 及びこれと等価な範囲とされているこ とを特徴とする。なお、少なくともタンタルからなる旨 の表現は、タンタルのみからなるもの、並びに例えばタ ンタルとアルミニウムのような他の材料とを積層したも のの何れであってもよいことを意味する。積層する場 合、タンタル及びアルミニウムなどの何れを上方または※

※下方に位置させてもよい。 【0011】請求項4に記載の発明においては、好まし くは、請求項5に記載のように、前記タンタルよりなる インターデジタル電極(積層構造の場合には、タンタル よりなる電極) の膜厚を h 、表面波の波長を λ としたと き、インターデジタル電極の規格化膜厚h/λが0.0° 06<h/λ≤0.031の範囲とされている。また、 より好ましくは、請求項6に記載のように、上記角度 θ と、h/1とが、下記の式 (2) で表される関係とな [0012] 【数4】

.... 式 (2)

【0013】また、請求項1~6に記載の発明に係る弾 性表面波装置は、好ましくは、SHタイプの表面波を利 用した端面反射型表面波装置として構成されている。な お、SHタイプの表面波とは、変位が表面波伝搬方向と 垂直かつ基板表面に平行な変位を主成分とする表面波を 広く含むものとし、例えば、漏洩弾性波、BGS波、ラ ブ波などを例示することができる。

[0014]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照しつつ、本発明 の非限定的な実施例を説明する。

(第1の実施例) 図1 (a) 及び (b) は、本発明の第 1 の実施例に係る表面波装置を説明するための斜視図及 び部分切欠断面図である。

【0015】表面波装置1は、表面波として、ラブ波の ようなSH波を利用した端面反射型表面波共振子であ る。表面波装置1では、水晶回転Y板2上に、くし歯電 極3、4からなる一つのインターデジタル電極が開示さ れている。くし歯電極3,4は、それぞれ、複数の電極 指3a~3c,4a~4cを有する。電極指3a~3c と、電極指4a~4cとは互いに間挿し合うように配置 されている。また、表面波装置1においては、電極指3 a~3c及び電極指4a~4cの延びる方向に直交する 方向に表面波が励振されるが、この表面波伝搬方向両端 に位置する電極指4a,3cは、その幅が、約1/8と されている。他の電極指3a,3b,4b,4cは、幅 が1/2とされており、かつ電極指間の間隔も全て1/ 2とされている。

★【0016】表面波装置1は、SHタイプの表面波を利 用した端面反射型表面波共振子であり、対向二端面 2 b, 2 c 間で表面波を反射させ、共振させるものであ る。本実施例に係る表面波装置1の特徴は、上記インタ ーデジタル電極、すなわちくし歯電極3,4がタングス テンからなり、オイラー角が (0, θ, φ) で表される 水晶回転Y板2の角度 θ が 1 2 5° < θ < 1 3 0° の範 囲とされていることにあり、それによって表面波装置1 の温度特性が良好なものとされている。これを、図2~ 図4を参照して説明する。

【0017】図2は、本実施例で用いられている、オイ ラー角が (0, 127, 90) の水晶回転Y板2の表面 波の音速を有限要素法により解析した結果を示す図であ る。図2の結果は、上記水晶回転Y板上に、種々の膜厚 でタングステン薄膜を形成し、水晶の弾性定数、圧電定 数、誘電率、密度及び線膨脹係数、並びにタングステン 薄膜の弾性定数、密度、線膨脹係数及び膜厚を考慮し、 有限要素法により解析した結果である。

【0018】図2から明らかなように、タングステン薄 膜の規格化膜厚 h / λを大きくしていくことにより、表 面波の音速が遅くなることがわかる。また、上記表面波 の音速に基づいて、各タングステン薄膜の規格化膜厚と 電気機械結合係数 k2 (%) との関係を測定した。結果 を図3に示す。なお、図3における電気機械結合係数 k 2 は、以下の式 (3) を用いて計算した値である。

[0019]

【数5】

式 (3) $k^2 = 2 \times (V_0 - V_{\bullet}) /$

30

はタングステンの誘電率を0とした場合の表面波の音速 を示す。

【0021】図3から明らかなように、タングステン薄膜の規格化膜厚 h / λ が0.0075より大きく、0.027以下の範囲で、電気機械結合係数 k^2 が0.3%以上と高いことがわかる。従って、タングステンよりなるインターデジタル電極の規格化膜厚 h / λ を0.0075より大きく、0.027以下とすることにより、電気機械結合係数 k^2 の大きい表面波装置を構成し得ることがわかる。

【0022】また、上記水晶回転Y板2のオイラー角 (0, θ , ϕ) のうち、 $\phi=90^\circ$ とし、角度 θ が種々 異なる構造につき、上述した各種定数の温度変化を考慮 し、 $-20\sim80^\circ$ Cの範囲における表面波の音速の温度 特性を測定した。なお、図4の温度特性TCFは、共振 周波数の温度変化による変動の割合を示す。結果を図4に示す。

【0023】図4においては、タングステン薄膜の規格 化膜厚h/λを、0.0010、0.0050、0.0 075、0.0100、0.0150、0.0200及 び0.0300とした各場合についての結果が示されて いる。

【0024】図4から明らかなように、タングステン薄膜の規格化膜厚が0.0075< $h/\lambda \le 0.027$ の範囲で温度特性T CFが0 となるのは、125°< θ <130°の範囲であることがわかる。従って、オイラー角($0,\theta,90$)の水晶回転Y板を用いる場合、 θ を、上記のように、125度から130度の範囲とすることにより、温度特性が良好な表面波装置を構成し得ることがわかる。

【0025】また、図3及び図4の結果から、 θ とh/ λ との関係を上述した式(1)を満たすように構成すれば、電気機械結合係数 k^2 が0.3%以上と高く、かつ温度特性がより一層良好な表面波装置を構成することができることがわかる。

【0026】なお、オイラー角 (0, θ , ϕ) における* $k^2 = 2 \times (V_0 - V_*)$ /

【0032】なお、式(4)において、voは、タンタルの誘電率を1とした場合の表面波の音速を、voはタンタルの誘電率を0とした場合の表面波の音速を示す。 図6から明らかなように、タンタル薄膜の規格化膜厚h/λが0.006より大きく、0.031以下の範囲で、電気機械結合係数 k²が0.3%以上と高いことがわかる。従って、タンタルよりなるインターデジタル電極の規格化膜厚h/λを0.006より大きく、0.031以下とすることにより、電気機械結合係数 k²の大きい表面波装置を構成し得ることがわかる。

【0033】また、上記水晶回転Y板2のオイラー角 (0, θ , θ) のうち、 $\phi=90^\circ$ とし、角度 θ が種々 異なる構造につき、上述した各種定数の温度変化を考慮 50

【0027】(第2の実施例)第2の実施例は、請求項4に記載の発明に係る弾性表面波装置に関するものであり、インターデジタル電極がタンタルにより構成されていることを除いては、その構造については、第1の実施例と同様である。従って、図1(a)及び(b)に示した表面波装置についての説明を援用することにより、第2の実施例の表面波装置の構造の説明は省略する。

【0028】本実施例に係る表面波装置の特徴は、インターデジタル電極、すなわち、くし歯電極がタンタルからなり、オイラー角が(0, θ , ϕ)で表される水晶回転Y板の角度 θ が $125<\theta=132^\circ$ の範囲とされていることにあり、それによって、温度特性が良好なものとされている。これを、図5~図7を参照して説明する。

【0029】図5は、本実施例で用いられている、オイクラー角が(0,127,90)の水晶回転Y板2の表面波の音速を有限要素法により解析した結果を示す図である。図5の結果は、上記水晶回転Y板上に、種々の膜厚でタンタル薄膜を形成し、水晶の弾性定数、圧電定数、誘電率、密度及び線膨脹係数、並びにタンタル薄膜の弾性定数、密度、線膨脹係数及び膜厚を考慮し、有限要素法により解析した結果である。

【0030】図5から明らかなように、タンタル薄膜の 規格化膜厚h/λを大きくしていくことにより、表面波 の音速が遅くなることがわかる。また、上記表面波の音 速に基づき、各タンタル薄膜の規格化膜厚と電気機械結 合係数 k² (%) との関係を測定した。結果を図6に示 す。なお、図6における電気機械結合係数 k² は、以下 の式 (4) を用いて計算した値である。

[0031]

【数 6 】

Va · · · · · · 式(4)

し、-20~80℃の範囲における表面波の音速の温度 特性を測定した。結果を図7に示す。

40 【0034】なお、図7においては、タンタル薄膜の規格化膜厚h/λを、0.0010、0.0050、0.0075、0.0100、0.0150、0.0200及び0.0300とした各場合についての結果が示されている。

【0035】図7から明らかなように、タンタル薄膜の 規格化膜厚が $0.006 < h / \lambda \le 0.031$ の範囲で 温度特性TCFが0となるのは、125° $< \theta < 132$ ° の範囲であることがわかる。従って、オイラー角

(0, θ, 90) の水晶回転Y板を用いる場合、θを、 上記のように、125度から132度の範囲とすること 7

により、温度特性が良好な表面波装置を構成し得ること がわかる。

【0036】なお、オイラー角 (0, θ , ϕ) における ϕ については、90° に限定されるものではなく、約90°、すなわち、90° ± 10 ° の範囲にあれば、上記 と同様に、温度特性が良好な表面波装置を構成し得ることが本願発明者により確かめられている。

【0037】また、図6及び図7の結果から、θとh/ λとの関係を上述した式(2)を満たすように構成すれ ば、電気機械結合係数が高く、かつ温度特性がより一層 10 良好な表面波装置を提供し得ることがわかる。

【0038】(その他の変形例)第1,第2の実施例では、端面反射型の表面波共振子についての例を示したが、請求項1,4に記載の発明に係る弾性表面波装置は、端面反射型の表面波装置に限定されるものではなく、リフレクタータイプの表面波共振子にも適用し得る。

【0039】さらに、表面波共振子以外の表面波フィルタや表面波遅延線などにも適用することができることを 指摘しておく。

[0040]

【発明の効果】請求項1に記載の発明によれば、オイラー角が $(0, \theta, \phi)$ で表される水晶回転Y板上に、少なくとも一つのインターデジタル電極を配置してなる弾性表面波装置において、インターデジタル電極が少なくともタングステンからなり、上記角度 θ が125° $< \theta$ < 130°及びこれと等価な範囲とされているため、高価なAu電極を用いることなく、温度特性が良好な弾性表面波装置を安価に提供することが可能となる。

【0041】また、請求項2に記載のように、インター デジタル電極の規格化膜厚h/1を、上記特定の範囲と することにより、電気機械結合係数の大きな弾性表面波 装置を構成することができる。

【0042】請求項3に記載の発明によれば、θと、インターデジタル電極の規格化膜厚h/λとが式(1)で表される関係であるため、温度特性が良好であり、かつ電気機械結合係数が大きな表面波装置を確実に提供することが可能となる。

【0043】請求項4に記載の発明によれば、オイラー 角が(0, 0, 0)で表される水晶回転Y板上に、少な 40 くとも一つのインターデジタル電極を配置してなる弾性

表面波装置において、インターデジタル電極が少なくと もタンタルからなり、上記角度 θ が 125° < θ <13 2° 及びこれと等価な範囲とされているため、高価なA u電極を用いることなく、温度特性が良好な弾性表面波

装置を提供することが可能となる。

【0044】また、請求項5に記載のように、インターデジタル電極の規格化膜厚h/λを、上記特定の範囲とすることにより、電気機械結合係数の大きな弾性表面波装置を構成することができる。

【0045】請求項6に記載の発明によれば、θと、インターデジタル電極の規格化膜厚h/λとが式(2)で表される関係であるため、温度特性が良好であり、かつ電気機械結合係数が大きな表面波装置を確実に提供することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 (a) 及び (b) は、本発明の第1の実施例の 弾性表面波装置の斜視図及び部分切欠断面図。

【図2】 (0, 127°, 90°) の水晶回転Y板にお けるタングステン薄膜の規格化膜厚 h / λと表面波の音 20 速との関係を示す。

【図3】 (0、127°、90°)の水晶回転Y板上に タングステン薄膜を形成した構造におけるタングステン 薄膜の規格化膜厚 h / λ と電気機械結合係数 k² との関 係を示す図。

【図4】 $(0, \theta, 90^\circ)$ の水晶回転Y板上にタングステン薄膜を形成した構造において、 θ と、温度特性TCFとの関係を示す図。

【図 5 】 $(0, 127^\circ, 90^\circ)$ の水晶回転Y板におけるタンタル薄膜の規格化膜 \mathbb{P} \mathbf{h} / λ と表面波の音速との関係を示す。

【図6】 (0, 127°, 90°) の水晶回転Y板上に タンタル薄膜を形成した構造におけるタングステン薄膜 の規格化膜厚 h / λ と電気機械結合係数 k² との関係を 示す図。

【図7】 $(0, \theta, 90^\circ)$ の水晶回転Y板上にタンタル薄膜を形成した構造において、 θ と、温度特性TCFとの関係を示す図。

【符号の説明】

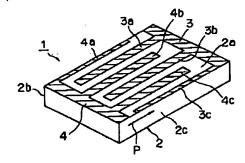
1 ……表面波装置

2 ·······水晶回転 Y 板

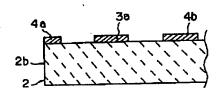
3. 4 ……くし歯電極

【図1】

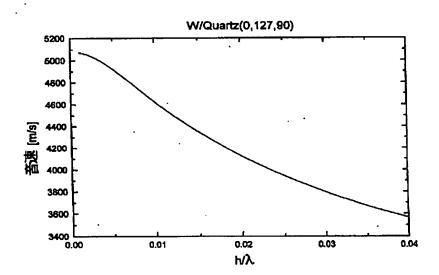
(a)



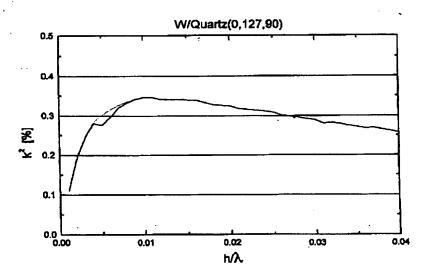
(b)



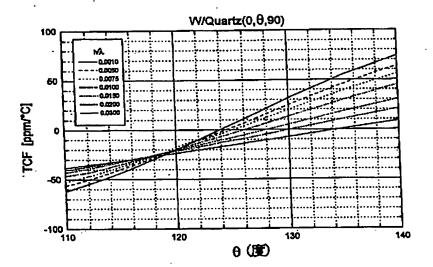
[図2]



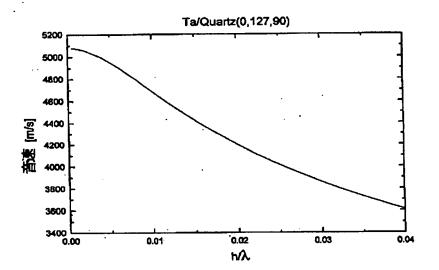
【図3】



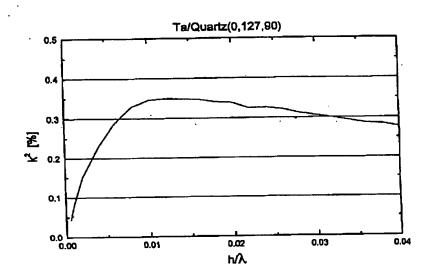
【図4】



【図5】



【図6】



【図7】

